

Zeitschrift: Schweizer Ingenieur und Architekt
Herausgeber: Verlags-AG der akademischen technischen Vereine
Band: 118 (2000)
Heft: 6

Werbung

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

Download PDF: 11.01.2026

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>



CD



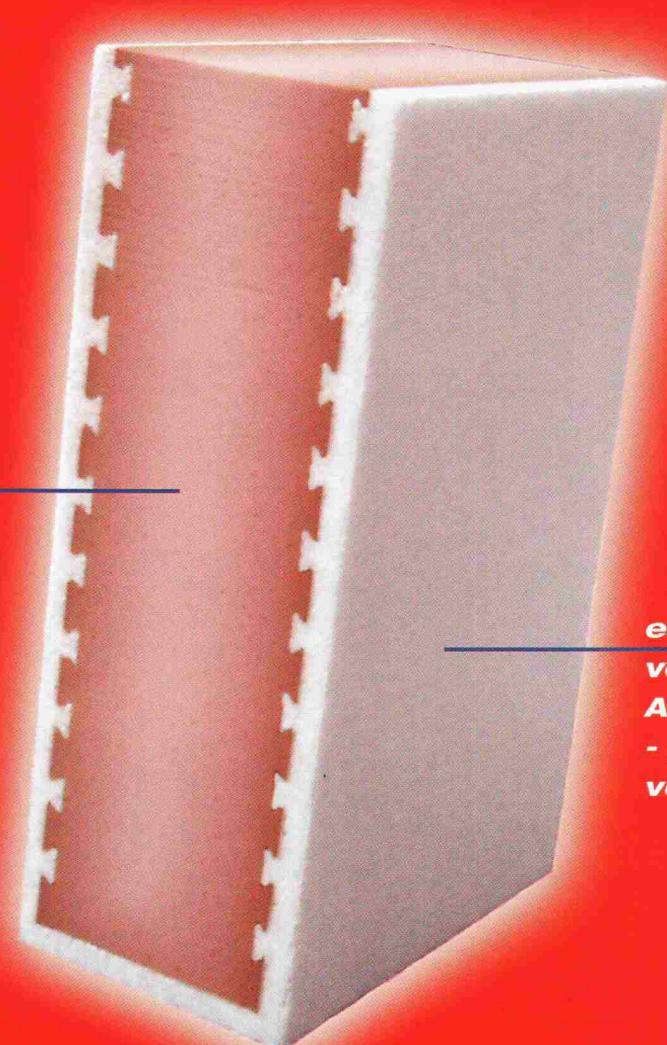
KO2



Microchip

NEW GENERATION

heavy
hochverdichteter
Kern bringt
dieselbe
Wärmedämm-
wirkung mit nur
ca. der Hälfte
der Plattenstärke



easy
verputzbare
Aussenschicht
- problemlos
verarbeitbar

HiCompact®

**Die hochverdichtete Wärmedämmung
der neuen Generation schafft das bisher
Unmögliche und komprimiert das
Dämmvermögen im Verhältnis 1 : 1,8.
Planern und Architekten bringt
HiCompact® Aussen und Innen mehr
Freiraum. Den Bauherren mehr
Nutzfläche bei geringeren Gesamtkosten.**

gonon

gonon
Isolation AG (SA)
CH-8226 Schleitheim
Telefon 052/680 17 21

www.hicompact.ch